

入札書の封入方法

表

令和6年8月19日開札
「バイタル・医療機器連携プラットフォームシステム」の入札書在中
入札者の商号（名称）〇〇〇〇〇〇〇〇

裏（封筒の貼り合わせ箇所に「ㄨ」などの封字を記載すること）

